



IPC/WHMA-A-620C NL



Eisen en acceptatie van kabel en draadboom assemblages

If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence.

Als er een conflict optreedt tussen de Engelse en de vertaalde versie van dit document, heeft de Engelse versie voorrang.

Ontwikkeld door de IPC Task Group (7-31f) van de Product Assurance Subcommissie (7-30) en het WHMA Industry Technical Guidelines Committee (ITGC)

Vertaald door:

PIEK International Education Centre (I.E.C.) B.V.
door Wim Bodelier (Master IPC Trainer)

Vervangt:
IPC/WHMA-A-620B met wijziging 1 - augustus 2013
IPC/WHMA-A-620B - oktober 2012
IPC/WHMA-A-620A - juli 2006
IPC/WHMA-A-620 - januari 2002

Gebruikers van deze standaard worden aangemoedigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van toekomstige herzieningen.

Contact :

IPC

Wiring Harness Manufacturers Assoc.

Inhoudsopgave

1 Algemeen	1-1	1.13 Werkplekinrichting	1-8
1.1 Bereik van dit document	1-2	1.13.1 Montagewerkzaamheden buiten de afdeling ...	1-8
1.2 Doelstelling	1-2	1.13.2 Gezondheid en veiligheid	1-8
1.3 Classificatie	1-2	1.14 Beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)	1-8
1.4 Maateenheden en toepassingen	1-2	1.15 Gereedschap en apparatuur	1-8
1.4.1 Verificatie van afmetingen	1-3	1.15.1 Controle	1-8
1.5 Definitie van de eisen	1-3	1.15.2 Kalibratie	1-9
1.5.1 Inspectievoorraarden	1-3	1.16 Materialen en processen	1-9
1.5.1.1 Aanbevolen	1-3	1.17 Elektrische speling	1-9
1.5.1.2 Aanvaardbaar	1-3	1.18 Vervuiling	1-9
1.5.1.3 Defect	1-3	1.19 Rework/Repair	1-10
1.5.1.3.1 Dispositie	1-3	1.19.1 Rework	1-10
1.5.1.4 Proces indicator	1-4	1.19.2 Repair	1-10
1.5.1.5 Gecombineerde conditie	1-4	1.19.3 Reiniging na rework/repair	1-10
1.5.1.6 Niet gespecificeerde condities	1-4		
1.5.1.7 Ongewone of gespecialiseerde ontwerpen	1-4		
1.5.2 Materiaal- en Procesafwijking	1-4		
1.6 Procescontrole	1-5	2 Toepasselijke documenten	2-1
1.6.1 Statistische Procescontrole (SPC)	1-5	2.1 IPC	2-1
1.7 Volgorde van prioriteit	1-5	2.2 Joint Industry Standards	2-1
1.7.1 Clausule verwijzingen	1-5	2.3 Society of Automotive Engineers (SAE)	2-1
1.7.2 Bijlagen	1-6	2.4 American National Standards Intitute (ANSI)	2-1
1.8 Termen en definities	1-6	2.5 International Organization for Standardization (ISO)	2-1
1.8.1 Vervuiling (FOD=Foreign Object Debris)	1-6	2.6 ESD Association (ESDA)	2-2
1.8.2 Inspectie	1-6	2.7 United States Department of Defence (DoD)	2-2
1.8.3 Fabrikant (assembleur)	1-6	2.8 International Electrotechnical Commission (IEC) ..	2-2
1.8.4 Objectief bewijs	1-6	2.9 Aerospace Industries Association (AIA/NAS)	2-2
1.8.5 Procescontrole	1-6	2.10 Electronic Industries Alliance (EIA)	2-2
1.8.6 Leverancier	1-6	2.11 ASTM International	2-2
1.8.7 Gebruiker (klant)	1-6	2.12 Institute of Electrical and Electronics Engineers	2-2
1.8.8 Draaddiameter (D)	1-6		
1.9 Eisenvolgorde (<i>flowdown</i>)	1-6	3 Draadvoorbereiding	3-1
1.10 Bekwaamheid van het personeel	1-6	3.1 Strippen	3-2
1.11 Aanvaardbaarheidseisen	1-6	3.2 Beschadigde aders en knipeindes	3-2
1.12 Inspectiemethoden	1-7	3.3 Adervervorming / Vogelkooi-effect	3-5
1.12.1 Proces verificatie inspectie	1-7	3.4 Twisten van draden	3-7
1.12.2 Visuele inspectie	1-7	3.5 Draadisolatie beschadiging – Strippen	3-8
1.12.2.1 Verlichting	1-7		
1.12.2.2 Vergrotingshulpmiddelen	1-7		
1.12.2.3 Steekproef	1-8		

Inhoudsopgave (vervolg)

4 Gesoldeerde aansluitingen	4-1	4.8.4.1 Uitloper/Draadplaatsing	4-35
4.1 Materialen, componenten en apparatuur	4-2	4.8.4.2 Solderen	4-37
4.1.1 Materialen	4-2	4.8.5 Haak (<i>hook</i>)	4-38
4.1.1.1 Soldeer	4-2	4.8.5.1 Uitloper/Draadplaatsing	4-38
4.1.1.1.1 Soldeerzuiverheid onderhoud	4-3	4.8.5.2 Solderen	4-39
4.1.1.2 Flux	4-4	4.8.6 Cup	4-41
4.1.1.3 Lijmen	4-4	4.8.6.1 Uitloper/Draadplaatsing	4-41
4.1.1.4 Soldeerbaarheid	4-5	4.8.6.2 Solderen	4-42
4.1.1.5 Gereedschap en apparatuur	4-5	4.8.7 Serieverbinding (doorlussen)	4-45
4.1.2 Goud verwijderen	4-5	4.8.8 Uitloper/Draadplaatsing – AWG 30 en draden met een kleinere diameter	4-46
4.2 Zuiverheid	4-6	5 Krimpverbindingen (Contacten en kabelschoenen) ..	5-1
4.2.1 Voor het solderen	4-6	5.1 Gestanste en gevormde contacten – Open huls ..	5-3
4.2.2 Na het solderen	4-6	5.1.1 Isolatiekrimp	5-4
4.2.2.1 Stofdeeltjes (<i>FOD = Foreign Object Debris</i>)	4-6	5.1.1.1 Inspectievenster	5-4
4.2.2.2 Fluxresten	4-7	5.1.1.2 Krimp	5-6
4.2.2.2.1 Flux die gereinigd moet worden	4-7	5.1.2 Isolatieafstand indien geen isolatiekrimp	5-8
4.2.2.2.2 No-Clean proces	4-7	5.1.3 Geleiderkrimp	5-9
4.3 Soldeerverbinding	4-8	5.1.4 Krimp klokvorm	5-11
4.3.1 Algemene eisen	4-10	5.1.5 Geleider borstel	5-13
4.3.2 Soldeerafwijkingen	4-11	5.1.6 Afknipvlag	5-15
4.3.2.1 Vrijliggend basismetaal	4-11	5.1.7 Individuele draadafdichting	5-16
4.3.2.2 Gedeeltelijk zichtbare of verborgen soldeerverbindingen	4-11	5.2 Gestanste en gevormde contacten – Gesloten huls	5-18
4.4 Draad/Uitloper voorbereiding, vertinnen	4-12	5.2.1 Isolatieafstand	5-19
4.5 Draadisolatie	4-14	5.2.2 Isolatiekrimp	5-19
4.5.1 Isolatieafstand	4-14	5.2.3 Geleiderkrimp en klokvorm	5-21
4.5.2 Beschadiging na het solderen	4-16	5.3 Machinaal gedraaide contacten	5-23
4.6 Isolatiekous	4-17	5.3.1 Isolatieafstand	5-23
4.7 Adervervorming / Vogelkooi-effect na het solderen	4-19	5.3.2 Isolatieondersteuning	5-26
4.8 Aansluitingen (Terminals)	4-20	5.3.3 Geleider positie	5-27
4.8.1 Torentjes en rechte pennen (<i>turret</i>)	4-23	5.3.4 Krimp	5-29
4.8.1.1 Uitloper/Draadplaatsing	4-23	5.3.5 CMA opbouw	5-31
4.8.1.2 Solderen	4-25	5.4 Adereindhuls krimp	5-33
4.8.2 Gaffelvormig (<i>bifurcated</i>)	4-26	5.5 Krimpkous – Draadondersteuning – Krimpcontacten	5-35
4.8.2.1 Uitloper/Draadplaatsing – Zijaartse invoer	4-26	6 Insulation Displacement Connection (IDC) (Snijklemverbinding)	6-1
4.8.2.2 Uitloper/Draadplaatsing – Bodem en Top invoer	4-28	6.1 Meerpologe eindaansluiting, vlakbandkabel	6-2
4.8.2.3 Uitloper/Draadplaatsing – Gelijmde/vastgezette draden	4-30	6.1.1 Snijden van uiteinde	6-2
4.8.2.4 Solderen	4-31	6.1.2 Inkeping	6-3
4.8.3 Gegleufd (<i>slotted</i>)	4-33	6.1.3 Verwijderen afscherming/massavlek	6-4
4.8.3.1 Uitloper/Draadplaatsing	4-33	6.1.4 Connector positie	6-5
4.8.3.2 Solderen	4-34	6.1.5 Connector scheefstand en verschoven positie	6-8
4.8.4 Printlip (<i>pierced/perforated/punched</i>)	4-35	6.1.6 Vasthouden	6-9

Inhoudsopgave (vervolg)

6.2 Eindaansluiting losse draad (<i>Discrete Wire Termination</i>)	6-10	9.3 Beschermhoezen en tulen	9-10
6.2.1 Algemeen	6-10	9.3.1 Positie	9-10
6.2.2 Positie van de draad	6-11	9.3.2 Lijmen	9-11
6.2.3 Oversteek (uitsteeksel)	6-12	9.4 Connectorbeschadiging	9-15
6.2.4 Isolatiekrimp (trekontlastingsklemmen)	6-13	9.4.1 Criteria	9-15
6.2.5 Beschadiging in contactgebied	6-15	9.4.2 Limieten – Harde uiteinde – Contactvlak	9-16
6.2.6 Eindconnectoren	6-16	9.4.3 Limieten – Zachte uiteinde – Contactvlak of achterste afdichtvlak	9-17
6.2.7 <i>Pass Through connectors</i>	6-17	9.4.4 Contacten	9-18
6.2.8 <i>Wiremount connectors</i>	6-18	9.5 Installatie van contacten en afdichtingspluggen in connectoren	9-19
6.2.9 <i>Subminiature D-connectors</i> (seriële busconnectors)	6-19	9.5.1 Installatie van contacten	9-19
6.2.10 Modulaire connectoren (RJ-type)	6-21	9.5.2 Installatie van afdichtingspluggen	9-21
7 Ultrasoon lassen	7-1	10 Over-Gieten/Opvullen	10-1
7.1 Isolatieafstand	7-2	10.1 Over-Gieten	10-4
7.2 Lasprop	7-3	10.1.1 Gietopvulling	10-4
8 Draaddoorverbindingen (lassen)	8-1	10.1.1.1 Binnenste	10-4
8.1 Gesoldeerde draaddoorverbindingen	8-2	10.1.1.2 Buitenste	10-7
8.1.1 Gevluchten	8-3	10.1.1.2.1 Verkeerd samenvoegen (pasfout)	10-10
8.1.2 Wikkel	8-5	10.1.1.2.2 Passing	10-11
8.1.3 Haak	8-7	10.1.1.2.3 Scheuren, vloeilijnen, afkoellijnen (deellijnen) of voeglijnen	10-14
8.1.4 Overlapping	8-8	10.1.1.2.4 Kleur	10-16
8.1.4.1 Twee of meerdere geleiders	8-9	10.1.2 Doorvloeiing (<i>blow through</i>)	10-17
8.1.4.2 Isolatieopening (venster)	8-12	10.1.3 Contactpositie	10-18
8.1.5 Soldeermoffen (<i>heat shrinkable solder devices</i>)	8-13	10.1.4 Bramen (<i>flashing</i>)	10-21
8.2 Gekrimpte draaddoorverbindingen	8-15	10.1.5 Draadisolatie-, mantel- of kousbeschadiging	10-23
8.2.1 Krimphuls	8-15	10.1.6 Uitharden	10-24
8.2.2 Dubbelzijdig	8-18	10.2 Opvullen (thermo-hardend gieten)	10-25
8.2.3 Contact	8-21	10.2.1 Opvulling	10-25
8.2.4 Koppelstukken (<i>Wire In-Line Junction Devices / Jiffy Junctions</i>)	8-24	10.2.2 Passing op draad of kabel	10-29
8.3 Ultrasoon gelaste draaddoorverbindingen	8-25	10.2.3 Uitharden	10-31
9 Connectorisatie	9-1	11 Meting van kabelassemblages en draden	11-1
9.1 Hardware montage	9-2	11.1 Meting – Kabel en draadlengte tolerantie	11-2
9.1.1 Draadbus (<i>jack post</i>) – hoogte	9-2	11.2 Meting – Kabel	11-2
9.1.2 Bevestigingsschroeven (<i>jackscrews</i>) – Uitsteeklengte	9-3	11.2.1 Referentiepunten – Rechte/axiale connectoren	11-2
9.1.3 Bevestigingsclips	9-4	11.2.2 Referentiepunten -- Haakse connectoren ...	11-3
9.1.4 Connector uitlijning	9-5	11.2.3 Lengte	11-3
9.2 Trekontlasting	9-6	11.2.4 Aftakkingen	11-4
9.2.1 Klembevestiging	9-6	11.2.4.1 Aftakkingsmeetpunten	11-4
9.2.2 Draadtoevoer	9-7	11.2.4.2 Aftakkingslengte	11-5
9.2.2.1 Rechte toevoer	9-8	11.3 Meting – Draad	11-6
9.2.2.2 Zijaartse toevoer	9-9	11.3.1 Referentiepunt van elektrische terminals	11-6
		11.3.2 Lengte	11-7

Inhoudsopgave (vervolg)

12 Coderen/Labelen	12-1		
12.1 Inhoud	12-2	13.10.5 Centrale geleider als pen	13-33
12.2 Leesbaarheid	12-2	13.10.5.1 Punt	13-33
12.3 Duurzaamheid	12-4	13.10.5.2 Beschadiging	13-35
12.4 Plaats en oriëntatie	12-5	13.10.6 Solderen	13-36
12.5 Functionaliteit	12-6		
12.6 Markeerkous	12-7	13.11 Knelfitting type connector (swage-type connector)	13-38
12.6.1 Wikkelfolie	12-7		
12.6.2 Krimpkous	12-9	13.12 Solderen en strippen van biaxiale/ multi-axiale kabel	13-39
12.7 Vlagmarkeringen	12-10	13.12.1 Mantel en pen montage	13-39
12.7.1 Zelfklevend	12-10	13.12.2 Ring montage	13-41
12.8 Kabelbinder (<i>tie wrap</i>) Codering	12-10		
13 Coaxiale en biaxiale kabelassemblages	13-1	14 Bundelen	14-1
13.1 Strijken	13-2	14.1 Kabelbinder (<i>tie wrap</i>) / bindgaren (<i>lacing</i>) aanbrengen	14-2
13.2 Aansluiting van de centrale geleider	13-4	14.1.1 Strakheid	14-6
13.2.1 Krimpen	13-4	14.1.2 Beschadiging	14-7
13.2.2 Solderen	13-6	14.1.3 Afstand	14-8
13.3 Soldeerhuls pennen (<i>solder ferrule pins</i>)	13-8	14.2 Aftakkingen (<i>breakouts</i>)	14-9
13.3.1 Algemeen	13-8	14.2.1 Individuele draden	14-9
13.3.2 Isolatie	13-10	14.2.2 Afstand	14-10
13.4 Coaxiale connector – Printplaatmontage	13-11	14.3 Routeren (<i>routing</i>)	14-13
13.5 Coaxiale connector – Lengte van centrale geleider – Haakse connector	13-12	14.3.1 Draadkruising	14-13
13.6 Coaxiale connector – Solderen van centrale geleider	13-14	14.3.2 Buigradius	14-14
13.7 Coaxiale connector – Afdekkap	13-16	14.3.3 Coaxiaalkabel	14-15
13.7.1 Solderen	13-16	14.3.4 Ongebruikte draden	14-16
13.7.2 Persen	13-17	14.3.4.1 Krimpkous	14-16
13.8 Aansluiting van de afscherming	13-18	14.3.4.2 Flexibele huls	14-17
13.8.1 Geklemde aardringen	13-18	14.3.5 Knopen over draaddoorverbindingen en krimphulzen	14-17
13.8.2 Krimphuls	13-19		
13.9 Centrale pen	13-21	14.4 Bezem-stikken (<i>broom stitching</i>)	14-18
13.9.1 Positie	13-21		
13.9.2 Beschadiging	13-22	15 Elektrische afscherming van kabelboom / kabel	15-1
13.10 Semirigid Coax (halfstarre coax)	13-23	15.1 Gevlochten (<i>braided</i>)	15-2
13.10.1 Buigen en vervorming	13-24	15.1.1 Direct aangebracht/gewoven	15-3
13.10.2 Oppervlakte toestand	13-27	15.1.2 Voorgevlochten	15-5
13.10.2.1 Massief	13-27	15.2 Afschermingsaansluiting	15-6
13.10.2.2 Vervormbare kabel	13-29	15.2.1 Modificatiedraad op afscherming (<i>shield jumper wire</i>)	15-6
13.10.3 Afsnijden van het diëlektricum	13-30	15.2.1.1 Draadbevestiging	15-6
13.10.4 Zuiverheid van het diëlektricum	13-32	15.2.1.1.1 Solderen	15-7
		15.2.1.1.2 Krimpen	15-11
		15.2.1.2 Afscherming als draad	15-12
		15.2.1.2.1 Gevlochten	15-12
		15.2.1.2.2 Uitgekamd en gedraaid	15-12
		15.2.1.3 Serieschakeling (<i>Daisy Chain</i>)	15-13
		15.2.1.4 Gemeenschappelijk aardingspunt (<i>common ground point</i>)	15-13
		15.2.2 Geen modificatiedraad op afscherming	15-14

Inhoudsopgave (vervolg)

15.2.2.1 Afscherming niet teruggevouwen	15-14	17.3.6 Kabelgoten (<i>raceways</i>)	17-18
15.2.2 Afscherming teruggevouwen	15-15	17.3.7 Afdichtringen (<i>grommets</i>)	17-19
15.3 Afscherming aansluiten – Connector	15-16	17.3.7.1 Draad/kabel/bundel waarbij geen afdichting vereist is	17-19
15.3.1 Krimpring (<i>Tinel-Lock®</i>)	15-16	17.3.7.2 Draad/kabel waarbij afdichting vereist is	17-20
15.3.2 Slangenklem (<i>Band-it® clamp</i>)	15-18	18 Soldeervrije wikkelingen (wire wrap)	18-1
15.3.3 Aansluiting van modificatiedraad van afscherming (<i>shield jumper</i> <i>wire attachment</i>)	15-20	18.1 Aantal wikkelingen	18-2
15.3.4 Solderen	15-21	18.2 Tussenruimte	18-3
15.4 Afscherming aansluiten – Splitsing / doorverbinding voor gevlochten	15-21	18.3 Draadeinde, Isolatiewikkeling	18-4
15.4.1 Solderen	15-21	18.4 Verhoogde wikkeling/overlapping	18-6
15.4.2 Vastknopen/vastbinden met tape	15-23	18.5 Contactpositie	18-7
15.5 Tape/band – Isolerend en geleidend, met of zonder lijm laag	15-24	18.6 Draadtoevoer	18-9
15.6 Afschermslang (<i>conduit shielding</i>)	15-25	18.7 Draadspeling	18-10
15.7 Krimpkoous – met geleidende voering	15-26	18.8 Platering	18-11
16 Kabel-/draadboom beschermingsmiddelen	16-1	18.9 Beschadiging	18-12
16.1 Gevluchten kous	16-2	18.9.1 Isolatie	18-12
16.1.1 Direct aangebracht	16-2	18.9.2 Draden en terminals	18-13
16.1.2 Voor gevlochten	16-4	19 Testen	19-1
16.2 Hoezen/Krimpkoous	16-6	19.1 Niet-destructief testen	19-2
16.2.1 Afdichtingsmiddel	16-7	19.2 Testen na rework of reparatie	19-2
16.3 Plastic Spiraalband (<i>spiral wrap sleeving</i>)	16-8	19.3 Bedoeld gebruik van de tabellen	19-2
16.4 Kabelkanaal (buis/slang) – Gesplitst (ritsslang) en ongesplitst	16-9	19.4 Elektrisch testen	19-3
16.5 Tape, klevend en niet-klevend	16-9	19.4.1 Selectie	19-3
17 Installatie van de voltooide assemblage	17-1	19.5 Elektrische testmethoden	19-4
17.1 Algemeen	17-2	19.5.1 Continuiteitsmeting (geleiding)	19-4
17.2 Hardware montage	17-3	19.5.2 Kortsluitingstest	19-5
17.2.1 Bevestigingsmiddelen met schroefdraad	17-4	19.5.3 Doorslagspanningstest (DWV)	19-6
17.2.1.1 Minimale aanhaalmoment	17-6	19.5.4 Isolatieweerstand (IR)	19-7
17.2.2 Draden	17-8	19.5.5 Spanning staande golf verhouding (VSWR) ..	19-8
17.2.3 Veiligheidsbedrading	17-11	19.5.6 Verlies bij het insteken	19-8
17.2.4 Veiligheidskabels	17-13	19.5.7 Reflectie Coëfficiënt	19-9
17.3 Draad/draadboom installatie	17-14	19.5.8 Klant-specifieke testen	19-9
17.3.1 Trekontlasting	17-14	19.6 Mechanisch testen	19-10
17.3.2 Draadtoevoer	17-15	19.6.1 Selectie	19-10
17.3.3 Reparatielussen	17-16	19.7 Mechanische testmethoden	19-11
17.3.4 Vastklemmen	17-17	19.7.1 Krimphoogte (dimensionele analyse)	19-11
17.3.5 Kabelbinders/Bindgaren	17-17	19.7.1.1 Positionering contact	19-12
		19.7.2 Trekkracht (treksterkte)	19-13
		19.7.2.1 Zonder gedocumenteerde procescontrole ..	19-14
		19.7.3 Krimpkrachtcontrole	19-18

Inhoudsopgave (vervolg)

19.7.4	Krimpgereedschap kwalificatie	19-18	Tabel 10-1	Definities van Gieten/Opvullen Visuele Afwijkingen	10-2
19.7.5	Contactborging controleren	19-18	Tabel 11-1	Kabel/Draadlengte meting en tolerantie	11-2
19.7.6	RF connector trekkracht van de afscherming.	19-19	Tabel 13-1	Coaxiale en Biaxiale Afscherming en Centrale Geleider Beschadiging	13-2
19.7.7	RF connector torsiekracht van de afschermhuls.	19-20	Tabel 13-2	Semirigid Coax vervorming	13-25
19.7.8	Klant-specifieke testen	19-20	Tabel 13-3	Afsnijden van het diëlektricum	13-30
20 Hoogspanning	20-1	Tabel 14-1	Eisen voor de minimale buigradius	14-14
Appendix A Termen en Definities	A-1	Tabel 17-1	Minimale trekbelasting van krimphuls	17-13
Appendix B Reproduceerbare Test Tabellen	B-1	Tabel 18-1	Minimaal aantal wikkelingen van blanke draad	18-2
Appendix C Richtlijnen voor soldeergereedschap en apparatuur	C-1	Tabel 19-1	Elektrische test eisen	19-3
Tabel A-1	Elektrische speling [hetzelfde als 620B Tabel 1-1]	A-5	Tabel 19-2	Continuiteitstest minimale eisen	19-4
Tabel 1-1	Vergrotingshulpmiddelen	1-7	Tabel 19-3	Kortsluitingstest (laag voltage isolatie) minimale eisen	19-5
Tabel 1-2	Vergrotingshulpmiddelen – Overige toepassingen	1-7	Tabel 19-4	Doorschlagspanningstest (<i>Dielectric Withstanding Voltage Test (DWV)</i>) minimale eisen	19-6
Tabel 3-1	Toelaatbare aderbeschadiging	3-4	Tabel 19-5	Isolatieverstandstest (<i>Insulation Resistance (IR) Test</i>) minimale eisen	19-7
Tabel 4-1	Maximale limieten voor soldeerbad-vervuiling	4-3	Tabel 19-6	Spanning staande golf verhouding (<i>Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) Test</i>) parameters	19-8
Tabel 4-2	Soldeerverbinding afwijkingen	4-11	Tabel 19-7	Insteekverlies (<i>Insertion Loss</i>) testparameters	19-8
Tabel 4-3	Torentje en rechte pen terminal uitloper-/draadplaatsing	4-23	Tabel 19-8	Reflectie Coëfficiënt testparameters	19-9
Tabel 4-4	Gaffelvormige (<i>bifurcated</i>) Terminal Uitloper-/draadplaatsing – Zijwaartse invoer	4-26	Tabel 19-9	Mechanische test eisen	19-10
Tabel 4-5	Gaffelvormige (<i>bifurcated</i>) Terminal Uitloper-/draadplaatsing – Bodem invoer	4-28	Tabel 19-10	Krimhoogte test	19-11
Tabel 4-6	Lijmeisen van zijdelings recht ingevoerde connecties – Gaffel Terminals	4-30	Tabel 19-11	Trekkrachttest minimale eisen	19-14
Tabel 4-7	Printlipje (<i>pierced</i>) uitloper-/draadplaatsing	4-35	Tabel 19-12	Trekkrachttest waarden	19-15
Tabel 4-8	Haakje (hook) Terminal Uitloper-/draadplaatsing	4-38	Tabel 19-13	Trekkrachttest waarden (Klassen 1 & 2) voor UL, Mil, SAE, IEC, GM en Volvo	19-16
Tabel 4-9	Eisen voor AWG 30 en dunnere draaddiameters	4-46	Tabel 19-14	Trekkrachtmeting (klasse 1 en 2) voor IEC	19-17
			Tabel 19-15	RF Connector trekkrachttest van de afscherming	19-19

Algemeen

De volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld:

1 Algemeen

1.1 Bereik van dit document

1.2 Doelstelling

1.3 Classificatie

1.4 Maateenheden en toepassingen

1.4.1 Verificatie van afmetingen

1.5 Definitie van eisen

1.5.1 Inspectievooraarden

1.5.1.1 Aanbevolen

1.5.1.2 Aanvaardbaar

1.5.1.3 Defect

1.5.1.3.1 Dispositie

1.5.1.4 Proces indicator

1.5.1.5 Gecombineerde conditie

1.5.1.6 Niet gespecificeerde condities

1.5.1.7 Ongewone of gespecialiseerde ontwerpen

1.5.2 Materiaal- en Procesafwijking

1.6 Procescontrole

1.6.1 Statistische Procescontrole (SPC)

1.7 Volgorde van Prioriteit

1.7.1 Clausule verwijzingen

1.7.2 Bijlagen

1.8 Termen en definities

1.8.1 Vervuiling (*FOD = Foreign Object Debris*)

1.8.2 Inspectie

1.8.3 Fabrikant (assembleur)

1.8.4 Objectief bewijs

1.8.5 Procescontrole

1.8.6 Leverancier

1.8.7 Gebruiker

1.8.8 Draaddiameter (D)

1.9 Eisenvolgorde (*flowdown*)

1.10 Bekwaamheid van het personeel

1.11 Aanvaardbaarheidseisen

1.12 Inspectiemethoden

1.12.1 Proces verificatie inspectie

1.12.2 Visuele inspectie

1.12.2.1 Verlichting

1.12.2.2 Vergrotingshulpmiddelen

1.12.2.3 Steekproef

1.13 Werkplekinrichting

1.13.1 Montagewerkzaamheden buiten de afdeling

1.13.2 Gezondheid en veiligheid

1.14 Beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)

1.15 Gereedschap en apparatuur

1.15.1 Controle

1.15.2 Kalibratie

1.16 Materialen en processen

1.17 Elektrische speling

1.18 Vervuiling

1.19 Rework/Repair

1.19.1 Rework

1.19.2 Repair

1.19.3 Reiniging na rework/repair

Algemeen (vervolg)

1.1 Bereik van dit Document Deze norm beschrijft praktijken en eisen voor de vervaardiging van kabel- en draadboom assemblages. Deze norm geeft geen criteria voor dwarsdoorsnede of röntgenbeoordeling.

Als er een conflict ontstaat tussen de Nederlandstalige en Engelstalige versie, heeft de Engelstalige versie altijd voorrang.

De IPC/WHMA-A-620 kan worden gebruikt als een op zichzelf staand document voor de aankoop van producten; maar het geeft niet de frequentie aan van de controle van het productieproces of de frequentie van de inspectie van het eindproduct. Er wordt geen grens gesteld aan het aantal procesindicatoren of het aantal toegestane reparaties/verbeteringen van defecten. Dergelijke informatie dient te worden ontwikkeld met een statistisch procescontrole plan (zie IPC-9191).

De illustraties in dit document tonen de specifieke aandachtspunten, zoals weergegeven in de titel van elk gedeelte. Naast elke illustratie vindt u een korte beschrijving. Het ontwikkelingscomité erkent dat op de diverse afdelingen binnen de industrie verschillende vaktermen gehanteerd worden voor enkele van de in dit document gebruikte begrippen. Voor wat betreft dit document, worden de begrippen kabel- en draadboom door elkaar gebruikt.

1.2 Doelstelling Dit document beschrijft de materialen, methoden, tests en acceptatie eisen voor de productie van krimpverbindingen, mechanisch bevestigde of gesoldeerde aansluitingen en de bijbehorende assemblage eisen die van toepassing zijn op kabel en draadboom assemblages.

Het doel van dit document is te vertrouwen op procescontrole methodologie om consistente kwaliteitsniveaus tijdens de fabricage van producten te waarborgen.

Iedere methode die een assemblage voortbrengt in overeenstemming met de acceptatie criteria zoals beschreven in deze standaard kan worden gebruikt.

IPC-Normen kunnen te allen tijde worden bijgewerkt, inclusief d.m.v. gebruik van wijzigingen. Het gebruik van een wijziging of een nieuwere revisie is niet automatisch verplicht. Welke herziening gebruikt dient te worden moet **[D1D2D3]** aangegeven worden door de gebruiker (klant).

1.3 Classificatie Het gebruik van deze standaard vereist overeenstemming over de klasse waartoe het product behoort. De gebruiker heeft ultieme verantwoordelijkheid voor het identificeren van de klasse waaraan de assemblage wordt beoordeeld. Wanneer tussen de gebruiker en de fabrikant geen acceptatieklasse wordt vastgesteld en gedocumenteerd, mag de fabrikant dit zelf doen. Aanvaardbaarheid en/of afkeur beslissingen moeten **[D1D2D3]** gebaseerd zijn op bruikbare documenten zoals contracten, tekeningen, specificaties, normen en referentiedocumenten. De criteria in dit document worden weergegeven in drie productklassen, deze zijn als volgt:

Klasse 1 – Algemene elektronische producten

Omvat producten die geschikt zijn voor toepassingen waarbij de belangrijkste eis het functioneren van het eindproduct is.

Klasse 2 – Toepassingsgerichte service elektronica

Omvat producten waarbij aanhoudende prestaties en lange levensduur van belang zijn en waarbij ononderbroken dienst gewenst is, maar niet noodzakelijk. Over het algemeen zal de omgeving waarin het product gebruikt wordt geen defecten veroorzaken.

Klasse 3 – Elektronica voor hoge prestaties / hoge betrouwbaarheid

Omvat producten waarbij aanhoudende prestaties of 'dienst op afroep' noodzakelijk is, uitvallen van apparatuur kan niet worden geaccepteerd, producten kunnen blootgesteld worden aan extreme omstandigheden, en de apparatuur moet ten alle tijden functioneren als dit verlangd wordt, zoals bij levensondersteunende machines en andere kritieke systemen.

1.4 Maateenheden en toepassingen Alle afmetingen en toleranties alsook alle andere vormen van metingen in deze norm worden aangegeven in SI eenheden (*System International*) in overeenstemming met ASTM SI 10-10, IEEE/ASTM SI 10, American National Standard for Metric Practice (hoofdstuk 3). De vergelijkbare *Imperial English* afmetingen staan tussen haakjes. De afgeleide SI-eenheden die in dit document worden gebruikt zijn millimeter (mm) [in] voor afmetingen en dimensionale toleranties, graad Celsius (°C) [°F] voor temperatuur- en temperatuurtoleranties, gram (g) [oz] voor gewicht en lux (lx) [footcandles] voor verlichting.